

Helsinki Ring of Industry (9:00 – 9:10)

Kuntajohtajakokous 19.06.2024 § 2

Techvilla Oy:n toimitusjohtaja Maija Karhusaari esitteli Helsinki Ring of Industry -hanketta, jota toteutettiin 1.4.2021–31.12.2023. Hankkeessa vahvistettiin Helsinki Ring of Industry -alueen (KUUMA-kuntien) osaamista sekä lisättiin sen tunnettuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten, osaajien ja investoijien parissa. Hankkeen toteutuksesta vastasi Teknologiakeskus TechVilla Oy ja sitä rahoittivat Uudenmaan liitto ja KUUMA-seutu liikelaitos. Hankkeen päättymisen jälkeen keskeistä on ollut toiminnan vakiinnuttaminen.

Merkittiin esitys tiedoksi.